



聯絡人

投資人關係

+886 3397 5999 ext. 1204

ir@winfoundry.com

穩懋半導體公告 2020 年第四季自結財務報告

2021 年 02 月 03 日

穩懋半導體，全球最大砷化鎵晶圓代工服務公司，已於今(3)日公告 2020 年第四季自結財務報告。

2020 年第四季財務概況

- ◆ 本季合併營收新台幣 68.61 億元，較前季增加 4%，較去年同期減少 1%
- ◆ 本季合併毛利率及營業淨利率均較前季減少 8.4 個百分點，合併毛利率及營業淨利率分別為 35.0%及 24.3%
- ◆ 本季營業淨利為新台幣 16.64 億元，較前季減少 22%，較去年同期減少 29%
- ◆ 本季稅後淨利為新台幣 12.76 億元，較前季減少 35%，較去年同期減少 31%；每股盈餘為新台幣 3.07 元，前季為新台幣 4.68 元

2021 年第一季展望

下列對於未來展望的表述是基於對現況的預期，但同時受限於已知或未知風險或不確定性的影響。請參閱後附之「免責聲明」。

- ◆ 第一季營收預計較前一季下滑 low-teens 百分比。
- ◆ 第一季毛利率預計約為 mid-thirties 的水準。

免責聲明

本資料可能包含對於未來展望的表述。該類表述是基於對現況的預期，但同時受限於已知或未知風險或不確定性的影響。因此實際結果將可能明顯不同於表述內容。除法令要求外，公司並無義務因應新資訊的產生或未來事件的發生主動更新對未來展望的表述。

管理者評論

“2020年在日益嚴峻的新冠病毒疫情及紛紛擾擾近一年的中美貿易衝突中畫下句點，回顧2020年初市場需求透明度始終不高，產業普遍預期全球智慧型手機銷售量將因疫情的影響年減超過一成，穩懋卻在客戶需求成長之下，加上產能分配得宜，在這一年內的四季營收起伏始終維持在一成之內。2020年第四季營收達到新台幣68.6億元，雖然較前一季成長4%，但因產品組合的變化及新台幣升值的影響，單季毛利率如之前預期的下滑到35%的水準，每股盈餘為新台幣3.07元。全年營收則年成長19%，創下新台幣255.5億元的歷史新高，毛利率也達到41.4%的高點，每股盈餘創下新台幣15.45元的歷史紀錄。

面對5G時代的到來，穩懋領先同業早在多年前已開發5G手機Sub-6 GHz PA相關製程，自2019年營收達到Cellular PA一成的比例後，2020年更無畏疫情干擾進一步成長到兩成以上。5G基地台及衛星應用方面，更早在十年前著手開發GaN-on-SiC製程且銷售額已連續兩年都有超過五成的年成長。另外，3D感測應用於旗艦智慧型手機上已正式邁入第四年，2020年得力於新終端應用的發酵也有不錯的成長幅度。2021年在5G手機及基礎建設的佈建率提高下，物聯網(IoT)相關應用的成長也是可預期的。在新技術的開發上，穩懋長期持續投資於未來應用及材料如GaN及InP，除了微波通訊之外，還包括光通訊及光感測方面，例如更多在sub-6GHz和毫米波的手機應用上、資料中心(Data Center)或LiDAR應用於汽車駕駛輔助系統等等，超前部屬、提早佈局以確保市場應用成熟時穩懋不會缺席，這是我們一直能領先同業，成為業界龍頭的關鍵。

在企業永續發展方面，2020年對穩懋來說也是豐碩的一年，除了上半年公布了穩懋連續六屆榮獲上櫃公司治理評鑑企業排名前5%之外，第四季在國際上穩懋首次入選道瓊永續指數(DJSI)，與台積電、日月光及聯電等半導體龍頭企業並列為道瓊永續世界指數(DJSI World Index)企業，同時並在國內榮獲TCSA「台灣企業永續獎」及2020 SGS CSR Award。在追求營運佳績的同時又能兼顧公司治理及永續經營，對穩懋來說是最大的激勵與肯定。

展望2021年第一季，營收預期將較前一季下滑low-teens百分比，毛利率約為mid-thirties的水準。”

關於穩懋半導體

穩懋半導體成立於1999年，位於林口華亞科技園區，是全球首座以六英吋晶圓生產砷化鎵微波積體電路(GaAs MMIC)的專業晶圓代工服務公司。穩懋擁有完整的技術團隊及最先進的砷化鎵微波電晶體及積體電路製造技術及生產設備，客戶群除了全球射頻積體電路設計公司(RFIC Design Houses)外，並致力吸引與全球整合元件製造(IDM)大廠合作。在製程技術發展方面，穩懋以多元化及領先為原則，期能提供客戶最完整的服務。在無線寬頻通訊的微波高科技領域中，穩懋目前提供兩大類砷化鎵電晶體製程技術：異質接面雙極性電晶體(HBT)和應變式異質接面高遷移率電晶體(pHEMT)，二者均為最尖端的製程技術。在光通訊及3D感測領域中，穩懋更以MMIC生產技術為基礎，提供光電產品的開發與生產製造。